



2024年5月10日

各位

会社名 TOWA株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 博和
(コード番号 6315 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 経営企画本部長 中西 和彦
TEL (075) 692 - 0251

当社子会社における固定資産取得（土地および建物）に関するお知らせ

当社は、100%子会社である TOWA 韓国株式会社（所在地：韓国）が同国において固定資産（土地および建物）を取得いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取得の理由

韓国地域では、生成 AI の普及などにより、先端半導体向けの設備投資が拡大しており、今後も半導体メーカー各社による積極的な投資が続くことが予想されます。

かかる状況下、韓国地域での半導体製造装置の生産体制を強化し、生産能力拡大と納期短縮を目的に工場資産を取得いたしました。既存建物を活用することで早期生産立ち上げが可能になります。

また、半導体製造装置の生産だけでなく、装置リニューアルビジネスやラボ機能の拡充にも使用する予定にしており、事業展開の拡大も視野に入れた活用を進めてまいります。

なお、今回の固定資産取得により、TOWA 韓国株式会社の生産能力を2倍にまで引き上げることが可能になります。

2. 取得資産の概要

所在地	大韓民国忠清南道天安市西北区車岩棟 425
土地の総面積	16,136.70 m ² (約4,881坪)
延床面積	6,215.03 m ² (約1,880坪)
投資金額	非開示
引渡日	2024年4月29日

3. 今後の見通し

本件による影響につきましては、本日公表の2025年3月期の連結業績予想に含めております。なお、今期（2025年3月期）の業績に与える影響は軽微ですが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以上